



平成29年7月31日

各 位

会社名 アピックヤマダ株式会社
代表者名 代表取締役社長 押森 広仁
(コード番号 6300 東証二部)
問合せ先 取締役企画部長 小出 篤
(TEL. 026-275-2111)

(訂正・数値データ訂正) 「平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成28年11月7日に開示いたしました「平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

記

1. 訂正内容及び理由

訂正内容及び理由につきましては、本日公表の「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以上

(訂正後)



平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年11月7日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社

コード番号 6300 URL http://www.apicyamada.co.jp/

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成28年11月11日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無: 有

四半期決算説明会開催の有無: 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	4,692	15.7	△283	ー	△302	ー	△329	ー
28年3月期第2四半期	4,054	△28.2	△449	ー	△425	ー	△420	ー

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 △557百万円(ー%) 28年3月期第2四半期 △416百万円(ー%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第2四半期	△26.53	ー
28年3月期第2四半期	△33.86	ー

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
29年3月期第2四半期	12,535	2,892	23.1	232.89
28年3月期	13,101	3,449	26.3	277.76

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 2,892百万円 28年3月期 3,449百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	ー	0.00	ー	0.00	0.00
29年3月期	ー	0.00	ー	0.00	0.00
29年3月期(予想)	ー	ー	ー	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	12,000	34.8	320	二	350	二	300	二	24.15

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社 （社名） 、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	29年3月期2Q	12,969,000株	28年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	29年3月期2Q	549,573株	28年3月期	548,510株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	29年3月期2Q	12,420,215株	28年3月期2Q	12,420,963株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手できる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法)

当社は、平成28年11月25日（金）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。

当日使用する決算説明会資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国の内需の底堅さなどから景気回復が続いておりましたが、米国、欧州では内向きの政治リスク、地政学的リスクが高まり、中国などの新興国においては、一時期の激的な景気冷え込みは脱したものの、投資、消費ともに牽引役の不足に伴う経済成長率の鈍化が懸念されています。

一方、わが国経済も、企業収益及び雇用・所得環境の回復により、緩やかな回復基調で推移しましたが、世界経済の下振れリスクや、円高といった要因により、先行き不透明な状況となっています。

当社グループの主たる供給先である半導体業界は、企業のデータセンター向けやスマートフォンの高機能化によるメモリ関連の需要増加等から設備投資に動きが出ています。

こうした環境の中で、当社が開発したWLP（ウェハーレベルパッケージ）用コンプレッションモールド装置である「WCM-300L」がスマートフォンの主要半導体のモールドプロセスに採用され量産寄与するなかで、唯一の量産実績のある装置として評価をいただき、多くの半導体メーカーより引合い、受注を頂いております。また、当社グループはWLPをはじめとする先端パッケージ分野及び車載向けパッケージ分野など、当社の強みを活かした分野に対して新規製品の開発を積極的に行いました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は4,692百万円（前年同四半期比15.7%増）、営業損失は283百万円（前年同四半期は営業損失449百万円）、経常損失は302百万円（前年同四半期は経常損失425百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は329百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失420百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境は高機能スマートフォンの需要等の影響により、WLPを始めとする新規パッケージ向けモールド装置を中心に需要が高まり、受注は計画を上回り推移しましたが、利益率の高い装置の売上が当初想定より下期に偏りました。また、新型のWLP用コンプレッションモールド装置及び車載向け対応装置等の開発によりコストが嵩みました。

この結果、売上高は3,928百万円（前年同四半期比43.6%増）、セグメント利益は110百万円（前年同四半期はセグメント損失33百万円）となりました。

②電子部品

一般半導体リードフレーム等の製造につきましては、価格面で厳しい環境が継続しております。また、LEDプリモールド基板事業は、新規顧客開拓及び合理化によるコスト削減を推進しましたが、LED市場の停滞によりLEDリードフレームを含めて受注回復が遅れました。

なお、リードフレーム事業において、前年同四半期は、一部の製品で当社の外注加工費用を含む取引がありましたが、商流変更により第2四半期連結累計期間は外注加工費用を除く取引となっております。この変更により売上は160百万円程度減少しました。

この結果、売上高は548百万円（前年同四半期比38.0%減）、セグメント損失は104百万円（前年同四半期はセグメント損失144百万円）となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム用生産金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましては依然慎重であり、また、リード加工金型は当面の需要の一巡感もあることから低調に推移しました。

この結果、売上高は215百万円（前年同四半期比50.3%減）、セグメント利益は10百万円（前年同四半期比77.5%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、12,535百万円（前連結会計年度末は13,101百万円）となり、前連結会計年度末と比較して566百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少によるものです。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、9,642百万円（前連結会計年度末は9,651百万円）となり、前連結会計年度末と比較して8百万円減少いたしました。これは主に、前受金が増加した一方、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,892百万円（前連結会計年度末は3,449百万円）となり、前連結会計年度末と比較して557百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金と円高による為替換算調整勘定双方の赤字幅の拡大によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は23.1%（前連結会計年度末は26.3%）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して1,505百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,955百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、資金は1,510百万円の減少(前年同期間は65百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の増加及び仕入債務の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、資金は71百万円の減少(前年同期間は58百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、資金は128百万円の増加(前年同期間は217百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間につきましては、電子部品組立装置においては、受注が計画を上回り推移しましたが、想定より納期が伸びた案件が発生したこと、また、電子部品においてLED関連製品で受注の回復が遅れていること、以上を主な要因として売上が前回予想を下回る見込みとなりました。

損益面では、電子部品組立装置において、利益率の高い装置の売上が下期に偏ったこと、新型のWLP用コンプレッションモールド装置、車載向け対応装置等の開発が多く、そのコストが嵩んだこと、以上を主な要因として前回予想を下回る見込みとなりました。

このような状況を踏まえ、第2四半期累計期間の連結及び個別の業績予想の見直しを行い、平成28年10月27日に第2四半期累計期間の業績予想の修正の公表をいたしました。

なお、通期業績予想につきましては、現状では受注が計画を上回って推移していることから、平成28年5月13日公表の通期業績予想は修正いたしません。今後の市況や業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(3) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,460,611	1,955,502
受取手形及び売掛金	<u>2,220,622</u>	<u>3,248,540</u>
商品及び製品	<u>2,207,052</u>	<u>2,572,278</u>
仕掛品	1,894,673	1,642,045
原材料及び貯蔵品	121,654	159,598
その他	<u>130,919</u>	<u>150,209</u>
貸倒引当金	—	△510
流動資産合計	<u>10,035,534</u>	<u>9,727,665</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	908,170	824,731
機械装置及び運搬具(純額)	357,452	305,529
土地	488,099	484,534
その他	196,225	178,314
有形固定資産合計	<u>1,949,948</u>	<u>1,793,111</u>
無形固定資産	81,872	72,713
投資その他の資産		
投資有価証券	876,161	808,058
関係会社出資金	101,430	80,509
その他	60,975	57,849
貸倒引当金	△4,798	△4,798
投資その他の資産合計	<u>1,033,769</u>	<u>941,618</u>
固定資産合計	<u>3,065,589</u>	<u>2,807,443</u>
資産合計	<u>13,101,124</u>	<u>12,535,108</u>
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,761,123	1,928,790
短期借入金	3,162,000	3,446,000
1年内返済予定の長期借入金	244,448	189,044
未払法人税等	<u>18,840</u>	<u>8,824</u>
賞与引当金	102,597	105,375
製品保証引当金	<u>63,265</u>	<u>65,201</u>
前受金	<u>1,747,007</u>	<u>2,486,047</u>
その他	<u>293,071</u>	<u>276,472</u>
流動負債合計	<u>8,392,354</u>	<u>8,505,755</u>
固定負債		
長期借入金	318,010	246,670
退職給付に係る負債	731,509	705,871
その他	209,294	184,405
固定負債合計	<u>1,258,813</u>	<u>1,136,947</u>
負債合計	<u>9,651,168</u>	<u>9,642,702</u>

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	<u>△2,069,628</u>	<u>△2,399,093</u>
自己株式	<u>△100,944</u>	<u>△101,247</u>
株主資本合計	<u>3,666,926</u>	<u>3,337,158</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△5,229	6,387
為替換算調整勘定	△187,966	△432,379
退職給付に係る調整累計額	△23,773	△18,761
その他の包括利益累計額合計	<u>△216,970</u>	<u>△444,753</u>
純資産合計	<u>3,449,956</u>	<u>2,892,405</u>
負債純資産合計	<u>13,101,124</u>	<u>12,535,108</u>

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	4,054,870	4,692,518
売上原価	3,383,550	3,820,145
売上総利益	671,320	872,372
販売費及び一般管理費	※1 1,120,758	※1 1,155,395
営業損失(△)	△449,437	△283,022
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,608	2,425
為替差益	—	—
受取技術料	6,142	6,413
受取補償金	46,093	—
受取賃貸料	9,618	14,734
その他	15,501	16,729
営業外収益合計	79,964	40,303
営業外費用		
支払利息	37,132	36,371
持分法による投資損失	10,452	901
為替差損	3,853	14,601
その他	4,851	7,973
営業外費用合計	56,290	59,848
経常損失(△)	△425,764	△302,567
特別利益		
固定資産売却益	2,263	—
関係会社出資金売却益	10,422	—
特別利益合計	12,686	—
特別損失		
固定資産売却損	—	244
減損損失	—	※2 22,000
特別損失合計	—	22,244
税金等調整前四半期純損失(△)	△413,078	△324,812
法人税、住民税及び事業税	4,224	4,955
法人税等調整額	3,251	△302
法人税等合計	7,475	4,652
四半期純損失(△)	△420,553	△329,464
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△420,553	△329,464

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
四半期純損失(△)	<u>△420,553</u>	<u>△329,464</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△9,567	11,617
為替換算調整勘定	25,773	△141,579
退職給付に係る調整額	4,953	5,012
持分法適用会社に対する持分相当額	△16,768	△102,833
その他の包括利益合計	<u>4,390</u>	<u>△227,782</u>
四半期包括利益	<u>△416,163</u>	<u>△557,247</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>△416,163</u>	<u>△557,247</u>

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	<u>△413,078</u>	<u>△324,812</u>
減価償却費	157,414	130,792
減損損失	—	22,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	—	510
賞与引当金の増減額(△は減少)	△4,302	5,307
製品保証引当金の増減額(△は減少)	16,382	1,936
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△15,938	△20,598
受取利息及び受取配当金	△2,608	△2,425
支払利息	37,132	36,371
為替差損益(△は益)	△15,530	11,880
持分法による投資損益(△は益)	10,452	901
固定資産売却損益(△は益)	△2,263	244
固定資産除却損	4	2,296
関係会社出資金売却益	△10,422	—
売上債権の増減額(△は増加)	<u>1,139,105</u>	<u>△1,040,760</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>△496,661</u>	<u>△210,963</u>
未収消費税等の増減額(△は増加)	103,204	43,980
その他の流動資産の増減額(△は増加)	<u>19,367</u>	<u>△65,310</u>
仕入債務の増減額(△は減少)	△609,510	△794,865
その他の負債の増減額(△は減少)	<u>80,726</u>	<u>762,308</u>
小計	<u>△6,527</u>	<u>△1,441,204</u>
利息及び配当金の受取額	2,608	2,425
利息の支払額	△37,159	△36,016
法人税等の支払額	△26,561	△36,090
法人税等の還付額	2,637	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△65,001</u>	<u>△1,510,885</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△34,816	△70,326
有形固定資産の売却による収入	12,730	68
無形固定資産の取得による支出	△3,472	△1,478
関係会社出資金の売却による収入	81,187	—
その他の支出	△1,143	△834
その他の収入	4,158	756
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>58,642</u>	<u>△71,813</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△484,000	284,000
長期借入れによる収入	400,000	—
長期借入金の返済による支出	△105,744	△126,744
自己株式の取得による支出	△439	△303
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△27,635	△28,517
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△217,818</u>	<u>128,435</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,339	△50,845
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	<u>△207,837</u>	<u>△1,505,109</u>
現金及び現金同等物の期首残高	2,328,689	3,460,611
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 2,120,851	※ 1,955,502

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

※ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	場所	種類	金額 (千円)
事業用資産	アピックヤマダ株式会社 吉野工場	建物、機械装置、土地等	22,000

当社グループは、事業用資産については、工場ごとにグルーピングしております。

事業用資産のうち、電子部品事業に供している吉野工場について収益環境が悪化したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少価額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物3,281千円、機械装置及び運搬具8,606千円、土地3,564千円、リース資産5,487千円、その他固定資産1,059千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、処分価額又は鑑定評価額であります。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	2,736,311	885,345	433,213	4,054,870
セグメント間の内部売上高又は振替高	18,901	7,084	80,979	106,965
計	2,755,213	892,429	514,193	4,161,836
セグメント利益又は損失 (△)	△33,452	△144,768	48,598	△129,622

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 (差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	△129,622
セグメント間取引高消去	—
全社費用 (注)	△319,814
四半期連結損益計算書の営業損失 (△)	△449,437

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自平成28年4月1日 至平成28年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	<u>3,928,385</u>	548,919	<u>215,213</u>	<u>4,692,518</u>
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,409	3,092	78	5,579
計	<u>3,930,795</u>	552,011	<u>215,291</u>	<u>4,698,098</u>
セグメント利益又は損失(△)	<u>110,162</u>	△104,158	<u>10,945</u>	<u>16,949</u>

(注)「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	<u>16,949</u>
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△299,972
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	<u>△283,022</u>

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

「会計方針の変更」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる報告セグメントの利益又は損失に与える影響はありません。

4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「電子部品」セグメントにおいて固定資産の減損損失を計上しております。尚、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては22,000千円であります。